

# Добро пожаловать в О-ведущую

O-Leading стремится быть вашим партнером по комплексному решению в цепочке поставок EMS, включая разработку печатных плат, изготовление печатных плат и сборку печатных плат (PCBA). Мы предоставляем некоторые из самых передовых технологий печатных плат, в том числе печатные платы HDI, многослойные печатные платы, жесткие гибкие печатные платы. Мы можем поддержать от быстрого прототипа до среднего и массового производства.

В целом, наши клиенты очень впечатлены нашими услугами: быстрое реагирование, конкурентоспособная цена и приверженность качеству. Обеспечение более ценного технического обслуживания и комплексных решений - это путь вперед.

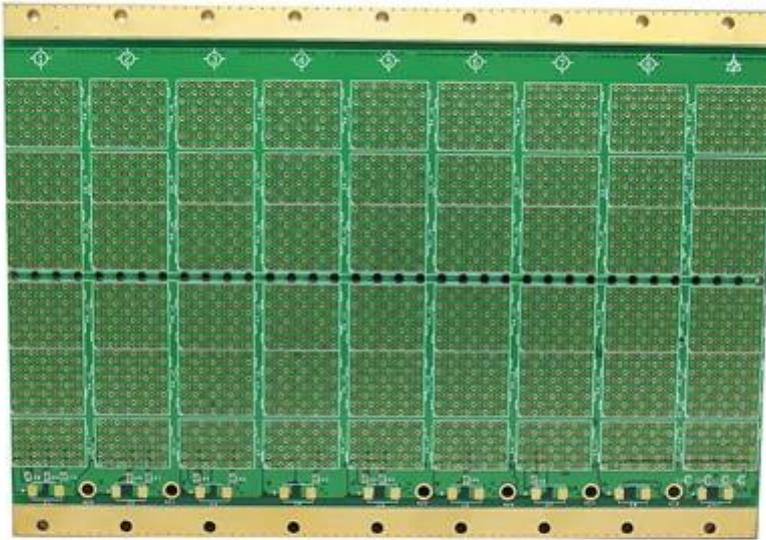
Заглядывая в будущее, компания О-ведущая, как всегда, сосредоточится на инновациях и развитии технологий производства электроники и будет прилагать постоянные усилия для универсального обслуживания печатных плат и печатных плат, чтобы предоставлять первоклассные услуги и повышать ценность для наших клиентов.

Отверстия для медных пластин минимальные .025 AVG, .020мин.

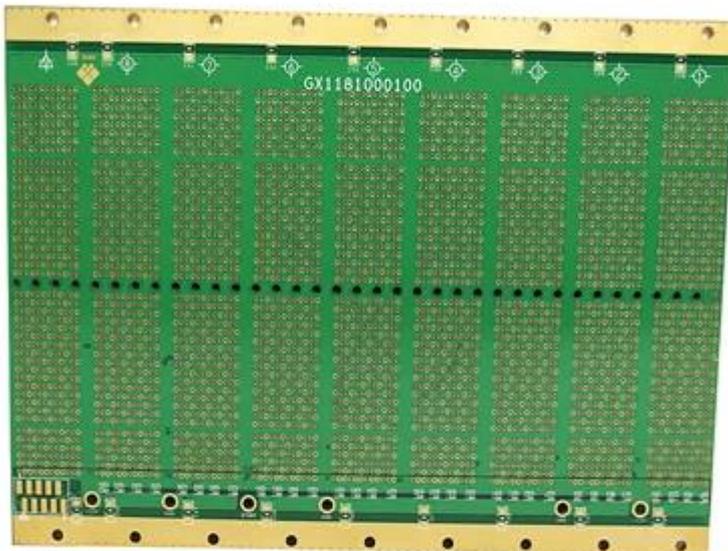
Упакуйте бесцветную прозрачную пузырьковую пленку, 25 шт. / Пакет, положите осушитель на бок, положите карточку индикатора влажности на верхнюю сторону

## Производитель печатных плат

|                          |   |                              |                                      |
|--------------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|
| Место происхождения      | Guangdong Кита (материк)                                      | Имя бренда                   | O-Leading                            |
| Базовый материал         | FR-4, алюминий  | Медная толщина               | 0.5oz-5oz                            |
| Минимум Размер отверстия | 0.2mm   | Минимум Ширина линии         | 0.2mm                                |
| Отделка поверхности      | золото погружения, OSP, бессвинцовый HASL                     | Толщина доски                | 0.1-5mm                              |
| применимый к             | светодиод, мобильный телефон, кондиционеры, стиральные машины | персонаж                     | Промышленный контроль печатной платы |
| сертификаты              | ISO9001, UL, RoHS, SGS  | Q / CTN                      | 10шт-100шт                           |
| вес                      | 0,01 кг -5 кг   | MOQ                          | 10 шт                                |
| Номер модели             | Power Bank PCB Ассамблеи PCBA производитель                   | Минимум Межстрочный интервал | 0.2mm                                |
| цвет                     | синий, красный, зеленый, черный. желтый                       | цена                         | \$ 0.1- \$ 10                        |
| тип desigh               | требование клиента  | размер                       | 0.01m3-10m3                          |



[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)



[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)

Наша команда



---

Factory PCB

---



Automatic vacuum press machine



Drilling Machine



Pattern Plating Machine



Scrubbing Machine



Developing Machine



Routing Machine



High-speed flying probe machine



E-test Machine

---

Factory SMT

---



# Сертификаты

CICC INSPECTION CERTIFICATION



**嘉泰认证**

**QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE**  
Certificate No: 18118Q10347R05

**We hereby certify that**  
**O-LEADING SUPPLY CHAIN(HK) CO.,LIMITED**  
Credit No: 61691591-000-07-18-7  
Registration Add: FLAT/RM 1205 12/F TAI SANG BANK BUILDING 130-132 DES VOEUS ROAD CENTRAL HK  
Business Add: 1213, Floor 13, Fortune Building, Danshui Town, Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China

Has implemented and maintains a **Quality Management System** Which fulfills the requirements of the following standards  
GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015

**Scope of certification**  
Sales of printed circuit boards

Initial issuance period: February 27, 2018  
Renewal date: April 22, 2019  
This certificate is valid during: April 22, 2019 – February 26, 2021  
This certificate is invalid without CICC qualified label in the following period

|                             |                              |                |
|-----------------------------|------------------------------|----------------|
| First supervision and audit | Second supervision and audit | Qualified mark |
|-----------------------------|------------------------------|----------------|

The certification registration fee does not include those production stages which fail to be covered by the relevant effective administrative procedures and qualification procedures stipulated by the client. The effectiveness of this certificate shall be restricted to those activities which are covered by the certification. The actual information of this certification can be searched on the internet of CICC www.cicc.com.cn. For the sake of clarity see also the note.






CICC INSPECTION CERTIFICATION



**嘉泰认证**

**质量管理体系认证证书**  
证书号: 18118Q10347R05

**兹证明**  
**诚领供应链(香港)有限公司**  
统一社会信用代码: 61691591-000-07-18-7  
注册地址: 香港中環德輔道中130-132號大生銀行大廈1205室  
经营地址: 广东惠州惠阳淡水南亨西路财富大厦13楼1313

建立的质量管理体系符合  
GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 质量标准适用条款的要求

**认证范围**  
印刷线路板的销售

初次获证日期: 2018年02月27日  
换证日期: 2019年04月22日  
证书有效期: 自2019年04月22日至2021年02月26日  
在下列期限内, 未经CICC黏贴合格标贴, 本证书无效

|       |       |     |
|-------|-------|-----|
| 第一次监审 | 第二次监审 | 黏贴处 |
|-------|-------|-----|

本证书认证范围不包括未取得有效的国家规定的行政许可、资质许可的产品/服务范围; 本证书通过CICC定期监督审核保持, 与年度《保持认证通知书》共同方为有效; 本证书信息可在国家认监委网站: www.cnca.gov.cn及CICC网站www.cicc.com.cn查询。










## ZPMV2.E490354 - WIRING, PRINTED - COMPONENT

## Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Component

**O-LEADING SUPPLY CHAIN (HK) CO LTD**

E490354

ROOM 1205, 12/F  
TAI SANG BANK BLDG  
130-132 DES VOEUS ROAD  
CENTRAL, HONG KONG

| Type   | Cond Width    |               | Cond Thk<br>mic(mil) | SS/<br>DS/<br>DSO | Max        | Max    |      | Meets | C     |       |   |
|--|---------------|---------------|----------------------|-------------------|------------|--------|------|-------|-------|-------|---|
|  | Min           | Edge          |                      |                   | Area       | Solder | Oper |       |       | Flame |   |
|  | mm(in)        | mm(in)        |                      |                   | Diam       | Limits | Temp | Class | UL796 | T     |   |
| <b>Multilayer (mass laminate) printed wiring boards.</b> |               |               |                      |                   |            |        |      |       |       |       |   |
| <b>O-LEADING-401</b>                                     | 0.1 (0.004)   | 0.3 (0.012)   | 34 (1.34)            | DS                | 12.7 (0.5) | 260    | 10   | 130   | V-0   | -     | - |
| <b>O-LEADING-407</b>                                     | 0.08 (0.003)  | 0.2 (0.008)   | 17 (0.67)            | DS                | 9.7 (0.4)  | 260    | 10   | 130   | V-0   | All   | - |
| <b>Multilayer printed wiring boards.</b>                 |               |               |                      |                   |            |        |      |       |       |       |   |
| <b>O-LEADING-408</b>                                     | 0.125 (0.005) | 0.125 (0.005) | 12 (0.47)<br>Int:136 | DS                | 50.8 (2.0) | 280    | 20   | 130   | V-0   | All   | * |
| <b>Single layer printed wiring boards.</b>               |               |               |                      |                   |            |        |      |       |       |       |   |
| <b>O-LEADING-002</b>                                     | 0.38 (0.015)  | 1.14 (0.045)  | 34 (1.34)            | SS                | 19.1 (0.8) | 260    | 10   | 105   | V-0   | All   | - |
| <b>O-LEADING-003</b>                                     | 0.38 (0.015)  | 1.14 (0.045)  | 34 (1.34)            | SS                | 19.1 (0.8) | 260    | 10   | 130   | V-0   | ▲     | - |
| <b>O-LEADING-033</b>                                     | 0.15 (0.006)  | 0.3 (0.012)   | 34 (1.34)            | SS                | 25.4 (1.0) | 260    | 10   | 120   | V-0   | All   | - |
| <b>O-LEADING-205</b>                                     | 0.1 (0.004)   | 0.3 (0.012)   | 34 (1.34)            | DS                | 69.6 (2.7) | 260    | 10   | 130   | V-0   | All   | - |
| <b>O-LEADING-206</b>                                     | 0.15 (0.006)  | 0.33 (0.013)  | 17 (0.67)            | DS                | 69.6 (2.7) | 260    | 10   | 130   | V-0   | All   | - |
| <b>O-LEADING-D01</b>                                     | 0.14 (0.006)  | 0.15 (0.006)  | 33 (1.30)            | DS                | 25.4 (1.0) | 260    | 10   | 130   | V-0   | All   | * |
| <b>O-LEADING-S01</b>                                     | 0.25 (0.010)  | 0.25 (0.010)  | 17 (0.67)            | SS                | 25.4 (1.0) | 260    | 4    | 130   | V-0   | All   | * |

## WIRING, PRINTED - COMPONENT | UL Product iQ

|                      |              |              |           |    |            |     |   |     |     |     |   |
|----------------------|--------------|--------------|-----------|----|------------|-----|---|-----|-----|-----|---|
| <b>O-LEADING-S02</b> | 0.2 (0.008)  | 0.2 (0.008)  | 17 (0.67) | SS | 25.4 (1.0) | 260 | 4 | 130 | HB  | ▲   | * |
| <b>O-LEADING-S03</b> | 0.25 (0.010) | 0.25 (0.010) | 34 (1.34) | SS | 25.4 (1.0) | 260 | 4 | 130 | V-0 | All | * |

\* - CTI marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Marking: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or burning test classification.

并不是所有出现在本数据库中的公司名称和产品都满足了UL跟踪检验服务的要求。只有带有UL标志的产品，才应该被视为经过UL认证，并满足UL跟踪检验服务的要求。注意查看产品上的标志。

UL允许在线认证目录中所含材料的复制遵循以下条件：1.指南信息、装配、构造、设计、系统和/或认证（文件）必须在不篡改任何数据（或图纸）的情况下完整且无误导性地呈现。2.经UL允许从在线认证目录转载“声明必须出现在所提取材料的邻近位置。此外，转载材料必须包含以下格式的版权声明：“© 2019 UL LLC”

## Shipping service



| Quick Turn Lead Time |          |                     |
|----------------------|----------|---------------------|
| Layer Count:         | Lead Tim | Special Requirement |
| 1L/2L                | 2-3days  | 24 Hours,48 Hours   |
| 4L                   | 3-4days  | 48 Hours            |
| 6L                   | 4-5days  | 72 Hours            |
| 8L                   | 5-6days  | NA                  |
| 10L                  | 6-7days  | NA                  |
| 12L                  | 7-8days  | NA                  |
| 14L                  | 8-9days  | NA                  |

| Standard Lead Time |                  |                        |
|--------------------|------------------|------------------------|
| Layer Count:       | Sample Lead Time | Volume order lead time |
| 2L                 | 4 days           | 10 days                |
| 4L                 | 5 days           | 11 days                |
| 6L                 | 6 days           | 12 days                |
| 8L                 | 8 days           | 14 days                |
| 10L                | 10 days          | 16 days                |
| 12L                | 12 days          | 18 days                |
| 14L                | 14 days          | 20 days                |
| 16-32L             | 18 days          | 24 days                |

## Возможность процесса

### Возможности производства печатных плат

Количество слоев: 1Layer-32Layer

Толщина готовой меди: 1/3 унции-12 унций

Минимальная ширина линии / расстояние внутри: 3,0 мил / 3,0 мил

Минимальная ширина линии / расстояние между внешними: 4,0 мил / 4,0 мил

Максимальное соотношение сторон: 10: 1

Толщина доски: 0,2 мм-5,0 мм

Максимальный размер панели (дюймов): 635 \* 1500 мм

Минимальный размер просверленного отверстия: 4 мил

Допустимое отверстие в отверстии: +/- 3 мил

Blind / Buried Vias (All Types): ДА

Через заполнение (проводящий, непроводящий): ДА

Материал основания: FR-4, FR-4, высокая Tg. Безгалогеновый материал, Rogers, Алюминиевая основа,полиимида,

Тяжелая медь

Поверхностные покрытия: HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, серебро Immersion,олово Immersion, золотые пальцы, чернила углерода

## **Возможности производства SMT**

Материал печатной платы: FR-4, CEM-1, CEM-3, алюминиевая плата

Максимальный размер печатной платы: 510x460 мм

Минимальный размер печатной платы: 50x50 мм

Толщина печатной платы: 0.5mm-4.5mm

Толщина доски: 0,5-4 мм

Минимальный размер компонентов: 0201

Компонент стандартного размера чипа: 0603 и больше

Максимальная высота компонента: 15 мм

Минимальный шаг подачи: 0,3 мм

Мин BGA шаг шага: 0,4 мм

Точность размещения: +/- 0,03 мм